平成 23 年８月 26 日

各　　位

会 社 名　株式会社フェローテック
代表者名　代表取締役社長　山村　章
（ＪＡＳＤＡＱ･コード６８９０）
問い合わせ先　社長室長　若木　啓男
（０３－３２８１－８１８６）

子会社との吸収合併に関するお知らせ

当社は、平成23年８月26日開催の当社取締役会において、平成23年10月1日を期して、下記のとおり当社の連結子会社である株式会社フェローテックシリコンを吸収合併することを決議いたしましたので、お知らせいたします。尚、本合併は完全子会社の吸収合併であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

株式会社フェローテックシリコンは当社の連結子会社であり、単結晶シリコン製品の製造・販売を主な事業とし、当社企業集団の重要な位置付けにあります。今後、当社企業集団としては、経営の効率化をさらに推し進める上で子会社の情報・人材・ノウハウ等を株式会社フェローテックに一体化することにより経営資源の効率的な活用が図れると判断し、今回の合併に至りました。

2. 合併の要旨

1）合併の日程

合併承認取締役会：　平成23年８月26日
合併契約締結：　平成23年８月26日
合併契約書承認株主総会：
当社　開催しません。
株式会社フェローテックシリコン　平成23年８月26日
効力発生日：　平成23年10月１日(予定)
合併登記：　平成23年10月１日(予定)

（注）本合併は、会社法第796条第3項に定める簡易合併の規定により、当社においては株主総会を開催いたしません。

2）合併方式

株式会社フェローテックを存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社フェローテックシリコンは解散します。

3）合併に係る割当の内容

当社は株式会社フェローテックシリコンの全株式を所有しているため、本合併による新株の発行および資本金の増加ならびに合併交付金の支払はありません。

4）消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要

	（平成23年３月31日現在）	（平成22年12月31日現在）
（1） 商 号	株式会社フェローテック（合併会社）	株式会社フェローテックシリコン（被合併会社）
（2）事 業 内 容	磁性流体および磁性流体応用製品の開発、製造、販売等	単結晶シリコンの製造、販売等
（3）設 立 年 月 日	昭和55年9月27日	平成14年1月28日
（4）本 店 所 在 地	東京都中央区京橋一丁目4番14号	東京都中央区京橋一丁目4番14号
（5）代 表 者	代表取締役社長 山村 章	代表取締役社長 藤井 亮助（平成17年6月24日就任）
（6）資 本 金 の 額	9,234,329千円	181,000千円
（7）発 行 済 株 式 総 数	25,088,592株	3,620株
（8）純 資 産	25,564,204千円(連結)	504,789千円
（9）総 資 産	61,499,547千円(連結)	838,690千円
(10) 売 上 高	57,880,251千円(連結)	1,045,305千円
(11) 事業年度の末日	３月31日	12月31日
(12) 主 要 取 引 先	半導体装置メーカー等	株式会社フェローテック
(13) 大株主および持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 14.25% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）7.33% THE CHASE MANHATTAN BANK 4.86% 野村信託銀行株式会社（投信口） 3.62% 山村 章 3.21%	株式会社フェローテック 100%
(14) 主 要 取 引 銀 行	株式会社三菱東京UFJ銀行 住友信託銀行株式会社 株式会社北日本銀行	株式会社三菱東京UFJ銀行
(15) 当 事 会 社 の 関 係	資本関係	当社の100%出資会社
	人的関係	当社の従業員が役員を兼務しております。
	取引関係	当社子会社向け材料供給

4. 合併後の状況

合併後の当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金および事業年度の末日についての変更はありません。

5. 今後の見通し

株式会社フェローテックシリコンは、当社の100%出資の連結子会社であり、本合併による連結業績への影響はありません。

以上